

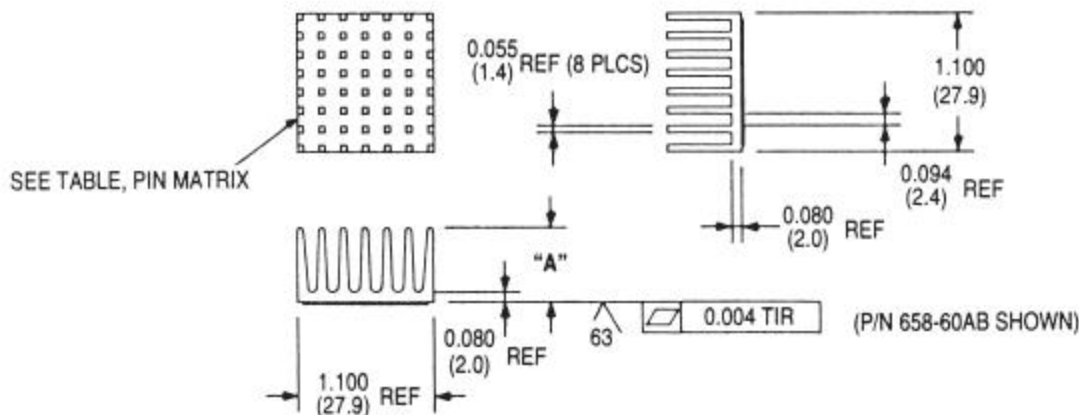
wakefield-vette

658 SERIES

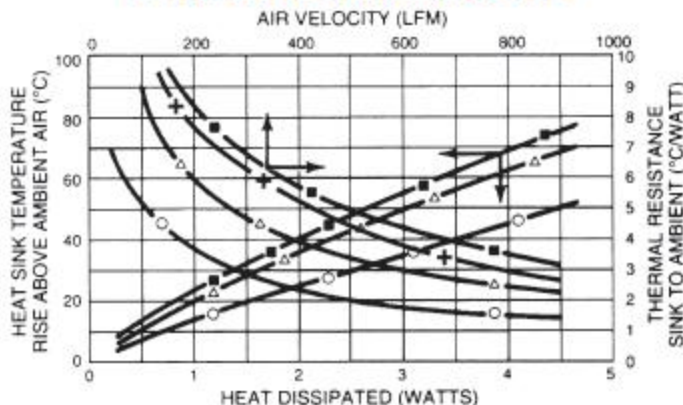
Omnidirectional Pin Fin Heat Sink for BGAs and PowerPC™

Standard P/N	Base Dimensions in. (mm)	Dimension "A" in. (mm)	Typical Applications	Heat Sink Finish	Weight lbs. (grams)
658-25AB	1.100 (27.9) sq	0.250 (6.4)	27mm BGA	Black Anodized	0.013 (5.67)
658-35AB	1.100 (27.9) sq	0.350 (8.9)	27mm BGA	Black Anodized	0.015 (6.70)
658-45AB	1.100 (27.9) sq	0.450 (11.4)	27mm BGA	Black Anodized	0.019 (8.50)
658-60AB	1.100 (27.9) sq	0.600 (15.2)	27mm BGA	Black Anodized	0.031 (14.17)

Notes: 1. Optional factory preapplied pressure-sensitive adhesive. See Page 3



NATURAL AND FORCED CONVECTION CHARACTERISTICS



KEY: ■ 658-25AB + 658-35AB △ 658-45AB ○ 658-60AB

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Wakefield Thermal:](#)

[658-60ABT1](#) [658-60ABT4](#) [658-60ABT3](#) [658-35AB](#) [658-25ABT1](#) [658-25ABT4](#) [658-45ABT4](#) [658-45ABT3](#) [658-45AB](#) [658-60AB](#) [658-25AB](#) [658-35ABT3](#) [658-35ABT4](#) [658-45ABT5](#) [658-25ABT3](#) [658-25ABT5](#) [658-35ABT5](#) [658-60ABT5](#) [658-25ABT1E](#) [658-25ABT4E](#) [658-35ABT4E](#) [658-45ABT4E](#) [658-60ABT1E](#) [658-60ABT4E](#) [658-35ABT1E](#) [658-45ABT6](#) [658-60ABT6](#)